

適用規格					
定 格	使用温度範囲	-55℃～85℃(注1)	保存温度範囲	-10℃～60℃(注2)	
	電 圧	AC 200 V	使用湿度範囲	相対湿度 85%以下	
	電 流	1 A	保存湿度範囲	(但し結露の無いこと)	
性能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構 造	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電 氣 的 性 能	接触抵抗	100 mA (DC 又は 1000 Hz) で測定する。	15 mΩ以下	○	—
	絶縁抵抗	DC 500 Vで測定する。	1000 MΩ以上	○	—
	耐電圧	AC 650 Vの電圧を1分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	—
機 械 的 性 能	繰り返し動作	500 回の抜き差しを行う。	① 接触抵抗: 15 mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐振性	周波数 10～55 Hz, 全振幅 1.5 mm, 3 方向各 2 時間試験する。	① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² , 持続時間 11 ms, 正弦半波 3 方向各 3 回試験する。		○	—
環 境 的 性 能	定常状態の耐湿性	温度 40±2℃、湿度 90～95%中に 96 時間放置する。	① 接触抵抗: 15 mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上	○	—
	温度サイクル 	温度 -55→+15～+35→+125→+15～+35℃ 時間 30→10～15→30→10～15 分 を 5サイクル試験する。	③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	塩水噴霧	濃度 5 %の塩水、48 時間放置する。	① 接触抵抗: 15 mΩ以下	○	—
	硫化水素	濃度 3 ppm, 120 時間放置する。	② はなはだしい腐食がないこと。	○	—
	はんだ耐熱性	はんだ槽の場合: はんだ温度 260±5℃ 浸せき時間 10±1秒	外観の変形及び端子などに著しいガタのないこと。	○	—
		はんだこての場合: こて温度 360℃ はんだ付け時間 5 秒以内		○	—
	はんだ付け性	はんだ温度 245±3℃、浸せき時間 2 秒間の はんだ付けを行う。	はんだ浸せき面の 95 %以上が 新しいはんだでぬれていること。	○	—
△の数		訂正記事	設計	検図	年月日
	1	DIS-F-00009794	YS. NARA	HT. YAMAGUCHI	20210616
備考			承認	HT. YAMAGUCHI	20181210
注1. 通電時の温度上昇を含みます。			検図	HT. YAMAGUCHI	20181210
注2. ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。			担当	HR. NAGAYASU	20181207
試験規格の記載のない試験方法は MIL-STD-202 を適用している。			製図	TS. HORI	20181207
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目			図番	SLC-386219-00-00	
	製品規格表		製品名	HIF3B*-*PA-2. 54DSA (63)	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	 1/1	